

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6109xxxxNR-G
標準質量: 7 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.197	シリコン	28100	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードフレーム	2.790	銅	398500	7440-50-8
		錫	9400	7440-31-5
		亜鉛	100	7440-66-6
		クロム	400	7440-47-3
		銀	10100	7440-22-4
ダイアタッチ	0.013	銀	1900	7440-22-4
		エポキシ	100	—
ボンディングワイヤ	0.059	金	8400	7440-57-5
封止樹脂	3.168	溶融シリカ	452600	60676-86-0
		エポキシ樹脂	36000	—
		フェノール樹脂	25700	—
端子メッキ	0.200	錫	28600	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。